



推荐新闻	
1	我校杰出校友、中国皮...
2	轻工学院开展“轻工甲...
3	轻工学院召开陈克复院...
4	西安交通大学徐峰教授...
5	成都印钞有限公司员工...
6	首场校庆“名师论坛”...
7	西班牙马德里高等材料...
8	华南农业大学张超群教...

您的位置: 学院首页>>学院首页>>师资队伍>>硕士生导师>>正文

巩桂芬[副教授]

2016-06-07 00:17 审核人: (文章热度: 794)

姓名	巩桂芬	出生年月	
最高学位	硕士	职称	副教授、硕导
毕业学校	陕西科技大学	联系方式	15529366328 342256618@qq.com



研究方向 缓冲包装动力学, 运输包装及包装结构设计

近五年主要承担科研项目情况:

陕西省科技厅: 科学技术研究发展计划项目《热风真空组合干燥设备及技术的研发》项目编号: 2014K07-19; 参加横向项目多项。

获得导师资格时间及指导研究生情况: (限100字内)

2010年指导研究生3人, 2012年指导研究生2人, 2014年指导研究生2人, 2015年指导研究生3人

近期发表的论文著作及获奖情况:

- (1) 巩桂芬, 刘萌沛, 充. 热缓冲材料破损强度研究[J]. 陕西科技大学学报. 2015, 33 (03): 149-153.
- (2) 巩桂芬, 殷科, 兰明. 重型机电产品完整包装解决方案研究[J]. 包装工程. 2012, 33(13): 80-83.
- (3) Gui-fen Gong, Ke Yin, Ming Lan. Study of Cushioned Package Assessment Via Multilevel Grey Evaluation Method [A]. The 2012 International Conference of Packaging Technology and Science[C], 2012, 200:71-74.
- (4) Gui-fen Gong, Ke Yin, Ming Lan. Study of Assessment Model of Packaging Via AHP Method [A]. 2nd International Conference on Advanced Engineering Materials and Technology [C], 2012:403-406. (EI检索号: 20124515656835)
- (5) 巩桂芬, 贾丽平. 关于瓦楞纸板质量控制的研究[J]. 包装工程. 2011, 32 (19): 126-128.
- (6) 巩桂芬, 兰明, 殷科. 基于属性层次分析法的包装总成本综合评价[J]. 包装与食品机械. 2012, 6
- (7) 巩桂芬, 兰明, 殷科. 基于属性识别模型的包装经济性成本研究[J]. 包装与食品机械. 2013, 2
- (8) 巩桂芬, 兰明, 殷科. 包装总成本综合评价AHP模型研究[J]. 包装工程. 2013, 3



地址: 陕西省西安市未央大学园区陕西科技大学
邮编: 710021

